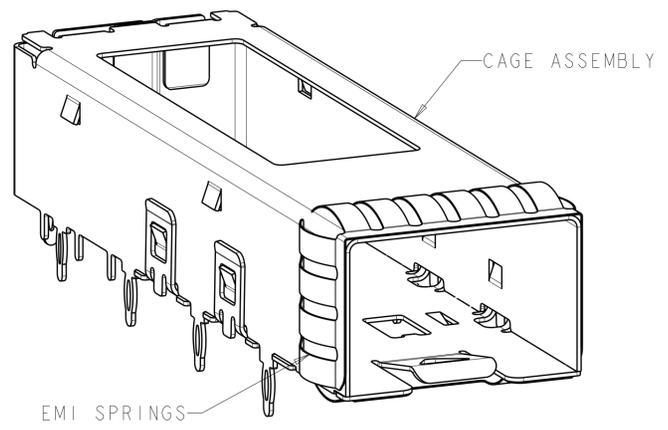
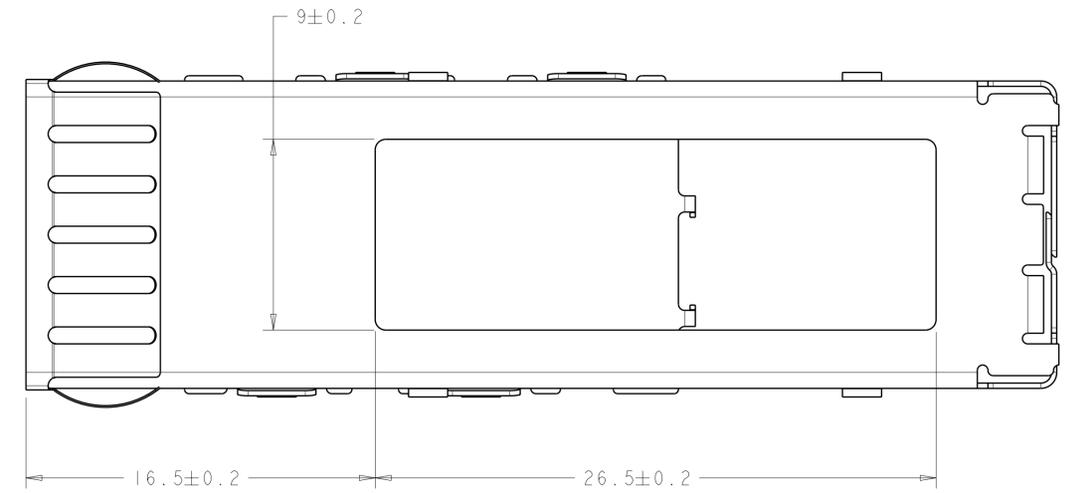


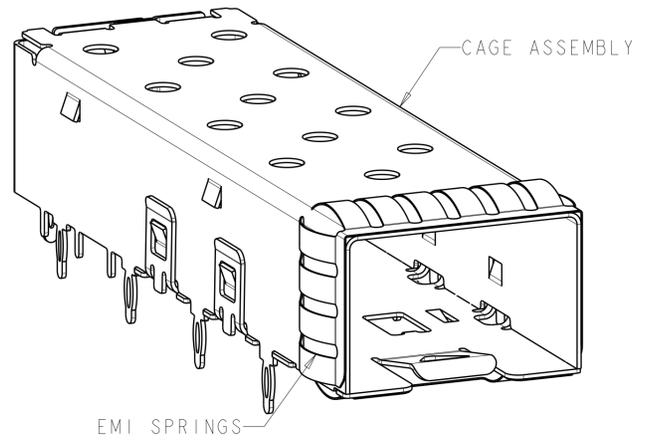
LOC	DIST	REVISIONS			
GP	00	REV	DATE	DWN	APVD
		B	REVISED PER ECO-09-022874	200CT2009	CR MS
		C	REVISED PER ECO-11-024172	07DEC2011	TX AC



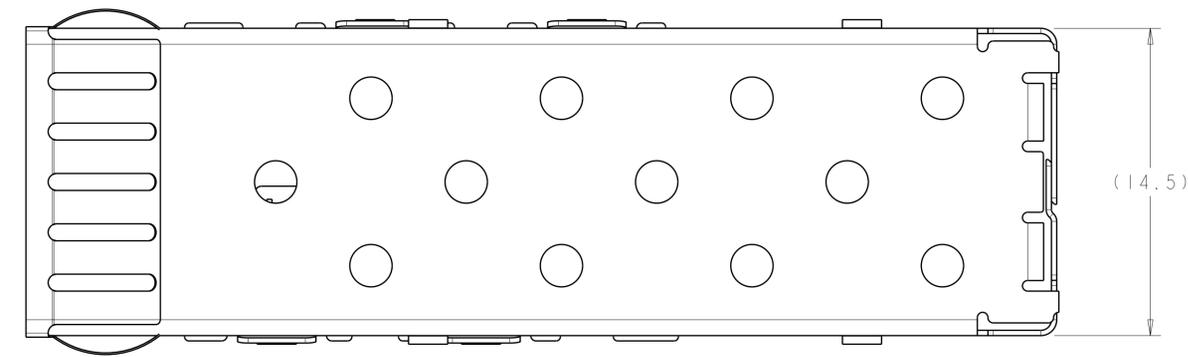
2007215-2  
SCALE 5:1



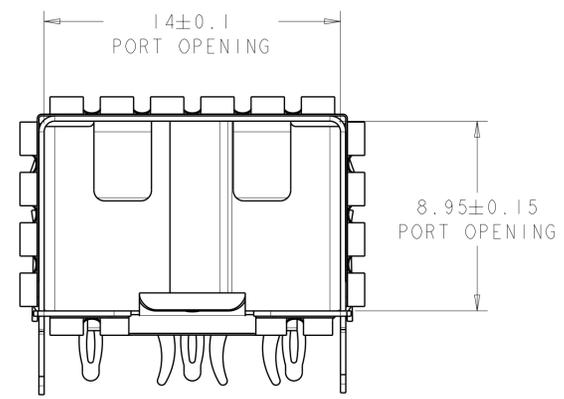
2007215-2  
SAME AS 2007215-1 EXCEPT AS SHOWN  
TOP VIEW



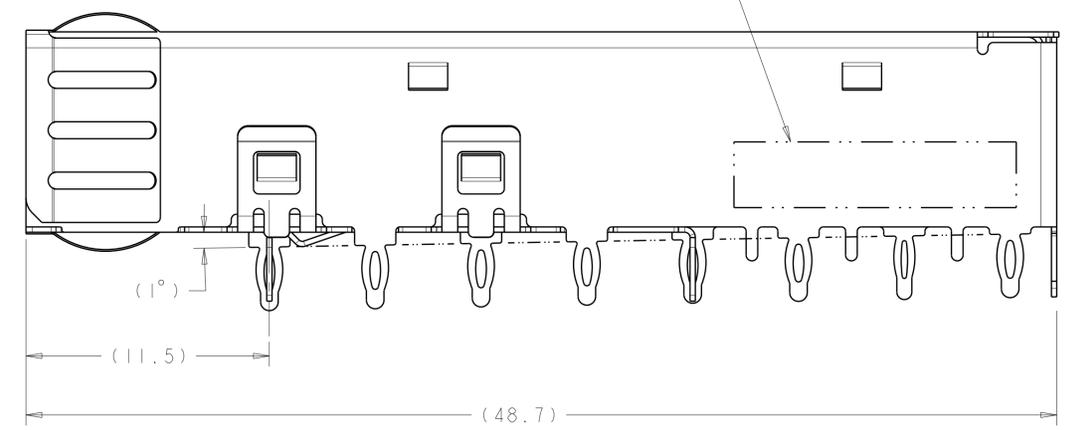
2007215-1  
SCALE 5:1



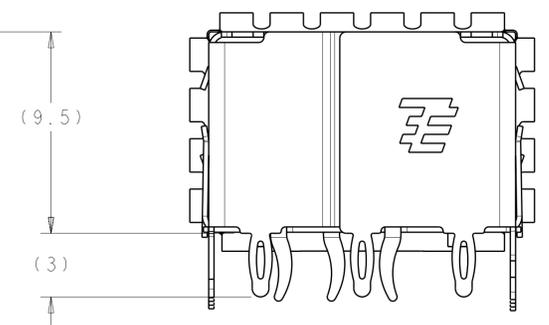
2007215-1  
TOP VIEW



APPROXIMATE LOCATION  
OF DATE CODE LABEL



- 1 MATERIAL:  
CAGE ASSEMBLY - 0.25mm THICK NICKEL-SILVER ALLOY.  
EMI SPRINGS - COPPER ALLOY.
- 2 FINISH:  
EMI SPRINGS - 0.8um MIN TIN OVER 0.8um MIN NICKEL,  
NON PLATED EDGES PERMISSIBLE.
- 3. MATES WITH SFP MSA COMPLIANT TRANSCEIVERS.
- 4 PADS AND VIAS CHASSIS GROUND.
- 5 DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6. MINIMUM PC BOARD THICKNESS:  
SINGLE SIDED = 1.50mm
- 7 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE A,  
FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING  
THICKNESS.
- 8 REFERENCE APPLICATION SPEC. 114-13120, HOLE C,  
FOR RECOMMENDED DRILL HOLE DIAMETER AND PLATING  
THICKNESS.
- 9. NOTE DELETED



HEATSINK OPENING	2007215-2
EMI HOLES	2007215-1
DESCRIPTION	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

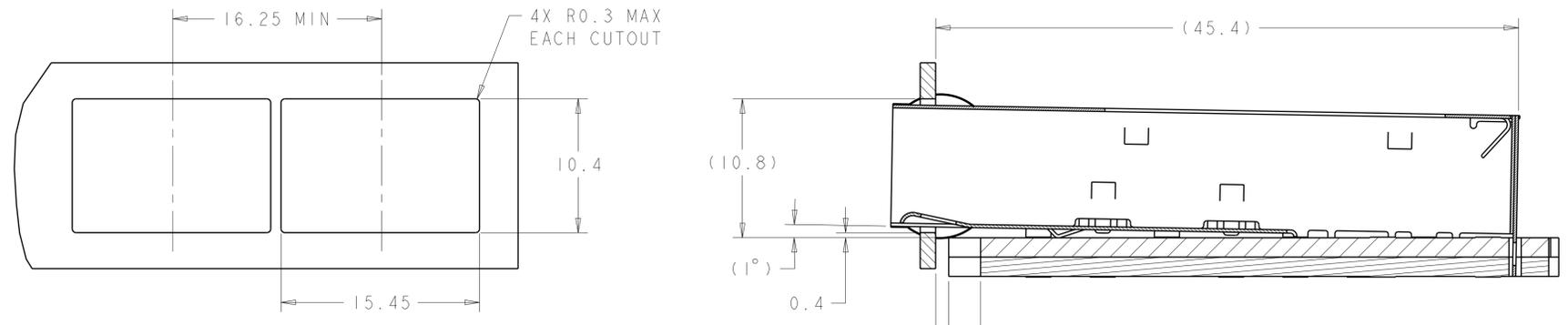
DIMENSIONS:	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	DWN M. SCHMITT 6AUG2007	NAME
mm	0 PLC ±0.1	CHK M. SCHMITT 6AUG2007	SFP+ IXI CAGE ASSEMBLY, PCI, PRESS-FIT EMI SPRING FINGERS
	1 PLC ±0.1	APVD B. WERTZ 6AUG2007	PRODUCT SPEC
	2 PLC ±0.1		108-2364
	3 PLC ±0.1		APPLICATION SPEC
	4 PLC ±0.05		114-13120
	5 PLC ±0.05		SIZE CAGE CODE DRAWING NO
	ANGLES ±0.05		RESTRICTED TO
MATERIAL	FINISH	WEIGHT	A100779C=2007215
			CUSTOMER DRAWING

SCALE 6:1 SHEET 1 OF 2 REV C

LOC	DIST	REV	DATE	BY	APPD
GP	00				

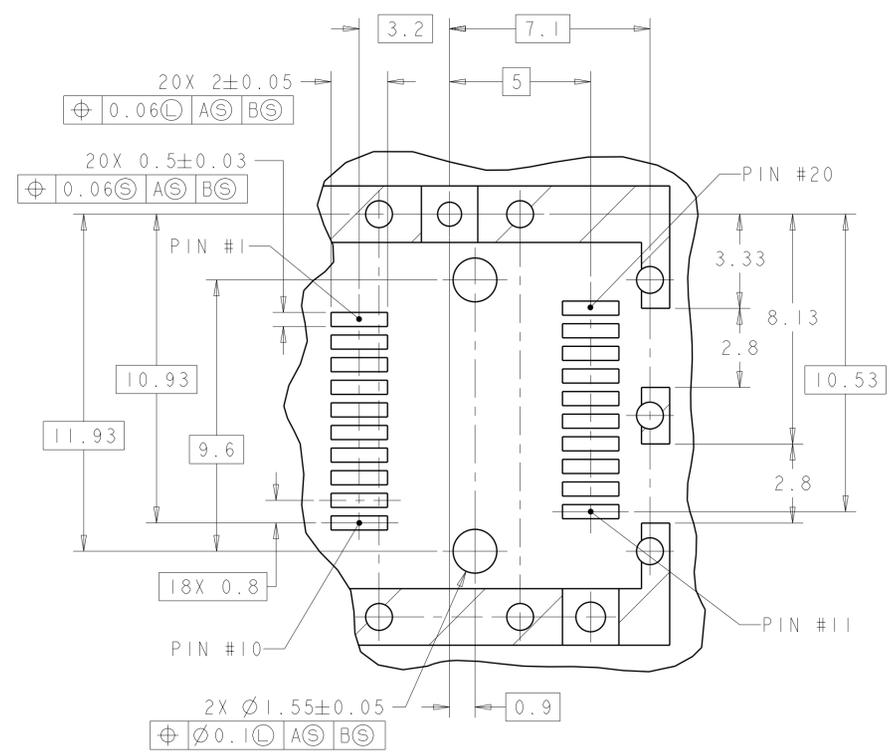
  

REVISIONS		DATE	BY	APPD
1	SEE SHEET 1			

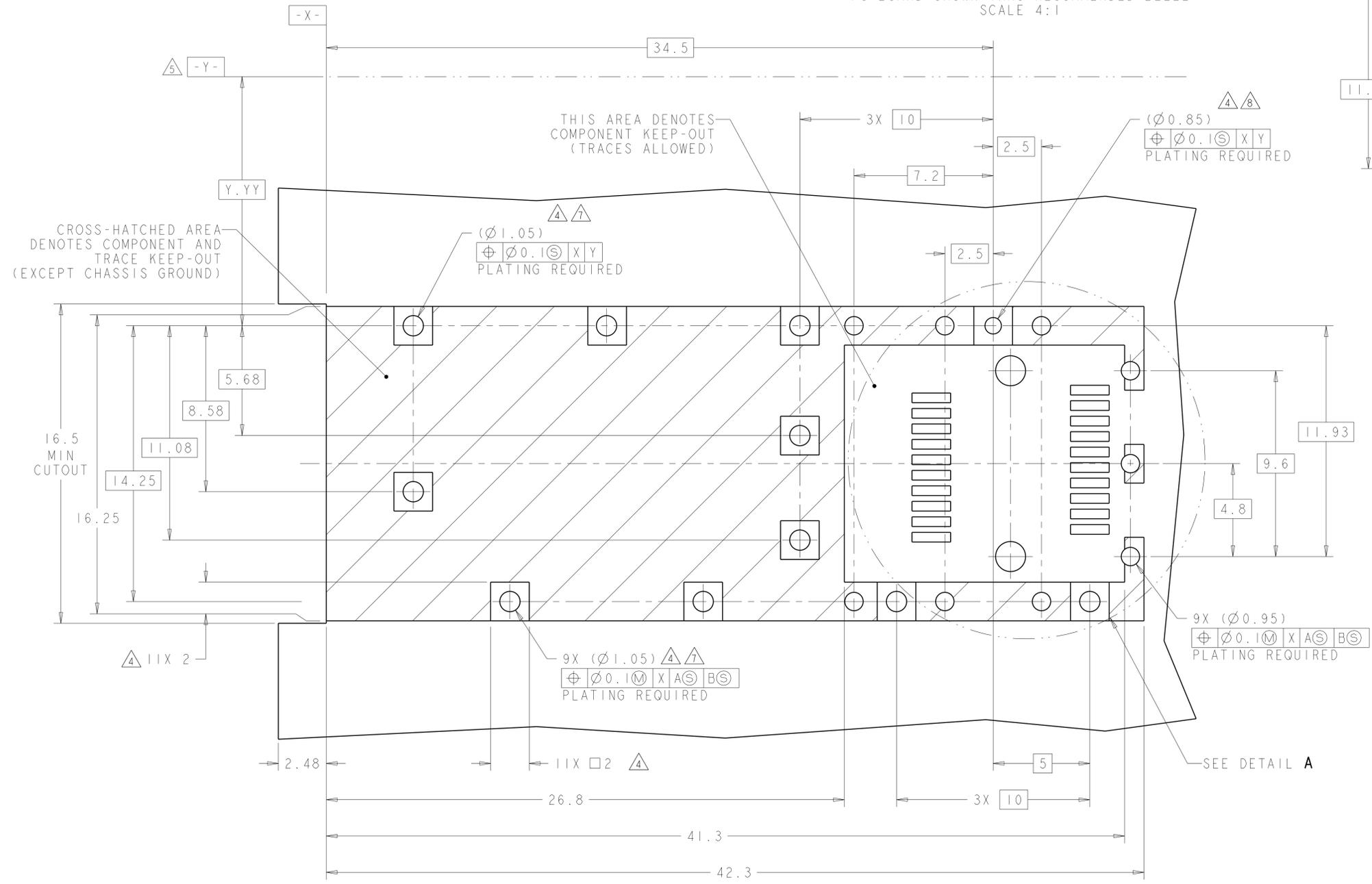


RECOMMENDED BEZEL CUTOUT SCALE 4:1

3.5±0.3 BACK OF BEZEL TO PC BOARD CUTOUT  
 1.02±0.3 BACK OF BEZEL TO FRONT OF PC BOARD  
 CAGE ASSEMBLY MOUNTED ON RECOMMENDED PC BOARD SHOWN THRU RECOMMENDED BEZEL SCALE 4:1



DETAIL A SCALE 8:1



RECOMMENDED PCB LAYOUT SCALE 8:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN: M. SCHMITT 6AUG2007	TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK: M. SCHMITT 6AUG2007	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD: B. WERTZ 6AUG2007	NAME: SFP+ IXI CAGE ASSEMBLY, PCI, PRESS-FIT EMI SPRING FINGERS
9 PLC ±0.1 1 PLC ±0.1 2 PLC ±0.1 3 PLC ±0.05 4 PLC ±0.05 ANGLES ±0.05	FINISH:	PRODUCT SPEC: 108-2364 APPLICATION SPEC: 114-13120 WEIGHT:	SIZE: CAGE CODE DRAWING NO: A100779C=2007215 RESTRICTED TO:
MATERIAL:		CUSTOMER DRAWING	SCALE: 6:1 SHEET: 2 OF 2 REV: C

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9